



平成29年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年1月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6920 URL http://www.lasertec.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡林 理
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 内山 秀 TEL 045-478-7111
 四半期報告書提出予定日 平成29年2月10日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年6月期第2四半期の連結業績（平成28年7月1日～平成28年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年6月期第2四半期	8,810	31.6	2,699	107.0	2,762	111.7	1,938	107.5
28年6月期第2四半期	6,693	8.3	1,304	△25.5	1,305	△26.5	934	△21.0

(注) 包括利益 29年6月期第2四半期 2,171百万円 (174.4%) 28年6月期第2四半期 791百万円 (△39.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年6月期第2四半期	86.00	85.92
28年6月期第2四半期	41.44	41.41

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
29年6月期第2四半期	28,252	22,830	80.7	1,011.71
28年6月期	25,870	21,808	84.2	966.38

(参考) 自己資本 29年6月期第2四半期 22,808百万円 28年6月期 21,786百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年6月期	—	0.00	—	51.00	51.00
29年6月期	—	0.00	—	—	—
29年6月期(予想)	—	—	—	47.00	47.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

3. 平成29年6月期の連結業績予想（平成28年7月1日～平成29年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	16,600	8.6	4,250	△4.0	4,250	△7.1	3,000	△7.1	133.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	29年6月期2Q	23,571,600株	28年6月期	23,571,600株
② 期末自己株式数	29年6月期2Q	1,026,934株	28年6月期	1,026,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	29年6月期2Q	22,544,707株	28年6月期2Q	22,544,800株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

当社は、平成29年2月2日（木）に機関投資家及びアナリスト向けの第2四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
4. 補足情報	10
(1) 品目別生産実績	10
(2) 品目別受注高及び受注残高	10
(3) 品目別販売実績	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、堅調な回復が続く米国では、次期大統領にトランプ氏が決定以来、財政拡張政策への期待から更に景況感の改善が進み、株高、米ドル高が進行しています。欧州では、英国のEU離脱問題の影響が限定的だったことから、全体としては緩やかな回復基調となりましたが、中国や多くの新興国では、減速基調が続きました。

わが国経済は、緩やかな回復を続けているものの、個人消費は力強さを欠く状態が続いています。一方11月からの急激な円安への揺り戻しにより、輸出企業を中心に今年度の収益押し上げが期待されます。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、DRAM、NANDの両メモリーともに価格が上昇し、特に3D-NAND向け投資が活発になってきています。また大手ファウンドリも10nmノードなど微細化のための先端設備投資を高い水準で継続しています。

当社グループが参入しているその他の事業領域では、FPD業界において、中国における投資が拡大するとともに、液晶から有機ELパネルへの移行が始まっています。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は88億10百万円（前年同期比31.6%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が64億97百万円（前年同期比30.6%増加）、その他が8億82百万円（前年同期比42.2%増加）、サービスが14億31百万円（前年同期比30.3%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が26億99百万円（前年同期比107.0%増加）、経常利益が27億62百万円（前年同期比111.7%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が19億38百万円（前年同期比107.5%増加）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態

当第2四半期連結会計期間末における総資産は282億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億82百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が19億48百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が34億31百万円、その他の流動資産が2億16百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は54億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億60百万円増加いたしました。これは主に、役員賞与引当金が67百万円減少したものの、前受金11億56百万円、支払手形及び買掛金が1億37百万円、未払法人税等が81百万円増加したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は228億30百万円となり、また自己資本比率は80.7%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億53百万円減少し、60億13百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、6億27百万円の支出（前年同期は12億75百万円の収入）となりました。これは主に、売上債権の増加額33億85百万円、法人税等の支払額9億42百万円、たな卸資産の増加額1億99百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益27億62百万円、前受金の増加額11億50百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2億9百万円の支出（前年同期比279.7%増）となりました。これは、無形固定資産の取得による支出1億36百万円、有形固定資産の取得による支出72百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、11億50百万円の支出（前年同期比10.9%増）となりました。これは主に、配当金の支払額11億49百万円などによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年8月5日に公表しました平成29年6月期通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成29年1月31日）公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,030,620	6,081,758
受取手形及び売掛金	3,613,133	7,044,359
仕掛品	4,392,408	4,594,885
原材料及び貯蔵品	1,224,751	1,251,483
繰延税金資産	776,831	906,927
その他	765,855	982,161
貸倒引当金	△3,752	△8,400
流動資産合計	18,799,848	20,853,176
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,828,786	1,777,182
機械装置及び運搬具(純額)	4,417	9,375
工具、器具及び備品(純額)	417,630	322,365
リース資産(純額)	3,740	3,080
土地	4,254,773	4,254,773
建設仮勘定	14,453	174,514
有形固定資産合計	6,523,802	6,541,291
無形固定資産	48,717	161,653
投資その他の資産		
投資有価証券	324,967	522,819
長期未収入金	73,334	73,334
繰延税金資産	60,501	53,331
その他	39,097	47,321
貸倒引当金	△195	△179
投資その他の資産合計	497,704	696,626
固定資産合計	7,070,225	7,399,571
資産合計	25,870,073	28,252,748

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	909,233	1,047,179
未払法人税等	880,398	961,434
前受金	1,071,163	2,227,362
役員賞与引当金	160,000	92,600
製品保証引当金	196,380	224,605
その他	622,306	660,654
流動負債合計	3,839,482	5,213,836
固定負債		
退職給付に係る負債	196,484	184,695
その他	25,810	24,015
固定負債合計	222,295	208,710
負債合計	4,061,777	5,422,547
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,000	931,000
資本剰余金	1,080,360	1,080,360
利益剰余金	20,804,057	21,593,045
自己株式	△976,139	△976,351
株主資本合計	21,839,277	22,628,053
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	112,137	252,872
為替換算調整勘定	△164,617	△72,223
その他の包括利益累計額合計	△52,479	180,648
新株予約権	21,498	21,498
純資産合計	21,808,296	22,830,200
負債純資産合計	25,870,073	28,252,748

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年7月1日 至平成27年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年7月1日 至平成28年12月31日)
売上高	6,693,798	8,810,905
売上原価	3,251,808	3,667,173
売上総利益	3,441,990	5,143,732
販売費及び一般管理費	2,137,807	2,444,482
営業利益	1,304,183	2,699,249
営業外収益		
受取利息	954	1,093
受取配当金	3,708	3,541
固定資産賃貸料	797	886
為替差益	—	66,440
その他	1,785	869
営業外収益合計	7,245	72,831
営業外費用		
支払利息	—	139
ゴルフ会員権評価損	3,600	—
為替差損	2,682	—
固定資産除却損	—	9,491
その他	0	0
営業外費用合計	6,282	9,631
経常利益	1,305,146	2,762,449
税金等調整前四半期純利益	1,305,146	2,762,449
法人税、住民税及び事業税	400,956	996,650
法人税等調整額	△30,108	△172,973
法人税等合計	370,847	823,676
四半期純利益	934,298	1,938,772
親会社株主に帰属する四半期純利益	934,298	1,938,772

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年7月1日 至平成27年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年7月1日 至平成28年12月31日)
四半期純利益	934,298	1,938,772
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△99,016	140,734
為替換算調整勘定	△43,687	92,393
その他の包括利益合計	△142,704	233,128
四半期包括利益	791,594	2,171,901
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	791,594	2,171,901
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年7月1日 至平成27年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年7月1日 至平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,305,146	2,762,449
減価償却費	111,307	170,513
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△382	4,582
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△99,643	△67,400
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△41,705	23,731
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	15,711	△12,104
受取利息及び受取配当金	△4,663	△4,634
支払利息	—	139
為替差損益(△は益)	△816	22,869
ゴルフ会員権評価損	3,600	—
売上債権の増減額(△は増加)	747,105	△3,385,531
たな卸資産の増減額(△は増加)	△205,715	△199,006
仕入債務の増減額(△は減少)	△284,817	△182,531
前受金の増減額(△は減少)	724,491	1,150,351
その他	△7,540	26,004
小計	2,262,080	309,434
利息及び配当金の受取額	4,692	4,942
利息の支払額	—	△139
法人税等の支払額	△990,975	△942,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,275,796	△627,983
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△67,760
定期預金の払戻による収入	—	67,760
有形固定資産の取得による支出	△41,617	△72,517
無形固定資産の取得による支出	△13,510	△136,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,127	△209,339
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△1,037,060	△1,149,784
その他	△660	△871
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,037,720	△1,150,656
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48,156	34,077
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	134,792	△1,953,901
現金及び現金同等物の期首残高	6,537,289	7,967,900
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,672,081	6,013,998

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第2四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
		千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	5,706,536	6,574,312	15.2
	その他	1,830,609	1,113,253	△39.2
	小計	7,537,146	7,687,565	2.0
サービス		1,098,534	1,431,305	30.3
合計		8,635,680	9,118,871	5.6

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 品目別受注高及び受注残高

第2四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率	前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率
		千円	千円	%	千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	4,748,182	9,422,281	98.4	7,191,818	11,135,100	54.8
	その他	1,100,207	1,205,298	9.6	2,881,815	1,883,833	△34.6
	小計	5,848,389	10,627,579	81.7	10,073,634	13,018,934	29.2
サービス		1,042,894	1,649,577	58.2	317,162	658,525	107.6
合計		6,891,283	12,277,156	78.2	10,390,797	13,677,460	31.6

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。
3. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 品目別販売実績

第2四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
		千円	千円	%
製 品	半導体関連装置	4,974,874	6,497,186	30.6
	その他	620,389	882,414	42.2
	小計	5,595,264	7,379,600	31.9
サービス		1,098,534	1,431,305	30.3
合計		6,693,798	8,810,905	31.6

- (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。